

ミタチ産業（株）

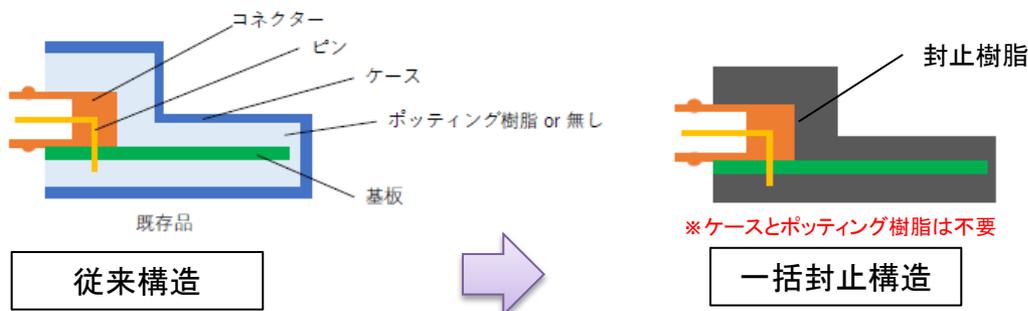
日邦産業（株）

■ 業務提携 第2弾 「電子部品一括封止プロセスのご提案」

業務提携先であるミタチ産業の保有する商材（電子部品および実装基板）と、日邦産業の保有する商材（トランスファー成形システムおよび成形材料、副資材）を組合せ、車載用コントロールユニット等を製造されているお客様へ、ミタチ産業と共に『電子部品一括封止プロセス』の提案活動に取り組んでおります。

従来のコントロールユニットの構造におけるケースやポッティング（注型）材を使用せず、実装基板やコネクタ等をトランスファー成形による一括封止成形をすることで、コントロールユニットの小型化や製造工程の簡素化に寄与するプロセスとしてご提案をしております。

電子部品や実装基板、コネクタの調達から、封止樹脂材料の選定、トランスファ成形システム（成形機、金型）の導入まで対応しております。また、開発段階における試作の受託も承っております。



【お問合せ先】

ミタチ産業お取引様 : <https://www.mitachi.co.jp/contact/>
 当社お取引様、他 : <https://www.nip.co.jp/inquiry/>

[詳細はこちら](#)